

新北市政府教育局 函

地址：220091新北市板橋區僑中一街1-1號

承辦人：林湧傑

電話：(02)80723456 分機518

傳真：(02)89682278

電子信箱：lij15973@apps.ntpc.edu.tw

受文者：新北市立永平高級中學

發文日期：中華民國113年7月19日

發文字號：新北教研資字第1131417261號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明五 (11321729939_113D2348655-01.pdf)

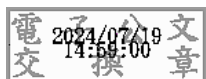
主旨：本局辦理「新北市高中職教師晶圓代工與先進封裝技術應用商機研習課程」，同意核予參與人員公假及課務排代，請查照。

說明：

- 一、依據本局「新北市AI+科技高中暨實驗班專案計畫辦理」。
- 二、本課程為系列課程，共3場次，每場次4小時，詳述如下：
 - (一)場次1、2、3日期：113年8月5日、8月12日、8月19日。
 - (二)時間：上午8時30分至中午12時30分。
 - (三)地點：樟樹國際實中勤學樓4樓會議室。
- 三、請本市AI+科技高中暨實驗班專案計畫學校(錦和高中、清水高中、樹林高中、北大高中、三民高中、石碇高中)薦派相關領域教師1名參與，其餘開放本市高中職教師參與。
- 四、報名請至本市教師研習系統。
- 五、檢附本案課程規劃(如附件)。

正本：新北市各公私立高中職

副本：



本案依分層負責規定授權業務主管決行

裝

訂

線



36